

**描述 / Descriptions**

TO-92 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package.

**特征 / Features**

$P_C$  大。

High  $P_C$ .

**用途 / Applications**

用于 AM 变频及 FM 的低噪声高频放大。

AM converter, FM low noise figure high frequency amplifier.

**内部等效电路 / Equivalent Circuit****引脚排列 / Pinning**

PIN 1 : Collector      PIN 2 : Base      PIN 3 : Emitter

**放大及印章代码 /  $h_{FE}$  Classifications & Marking**

$h_{FE}$ Classifications Symbol	D	E	F	G	H	I
$h_{FE}$ Range	28~45	39~60	54~80	72~108	97~146	132~198

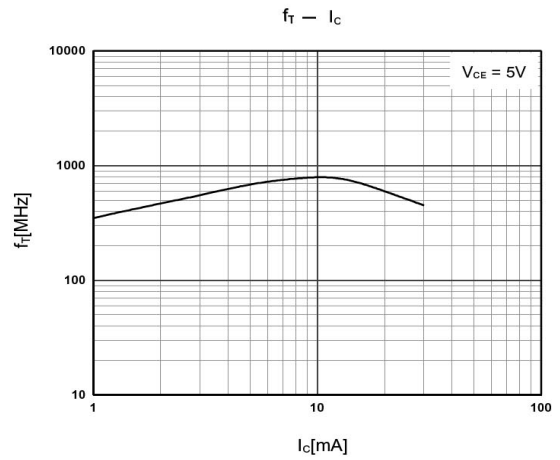
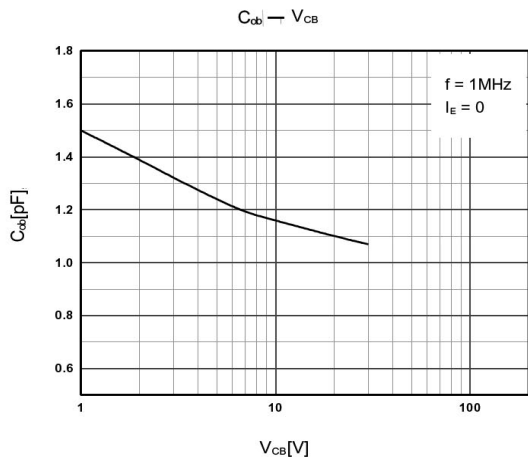
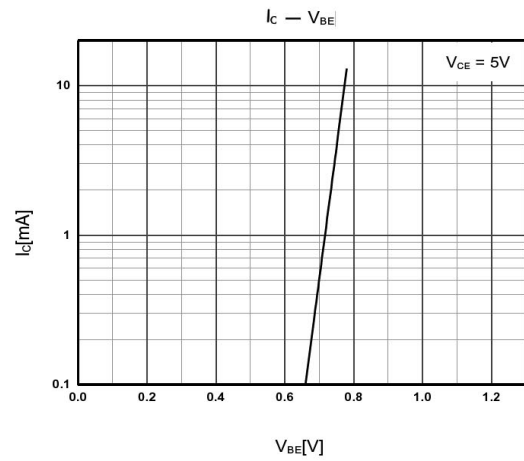
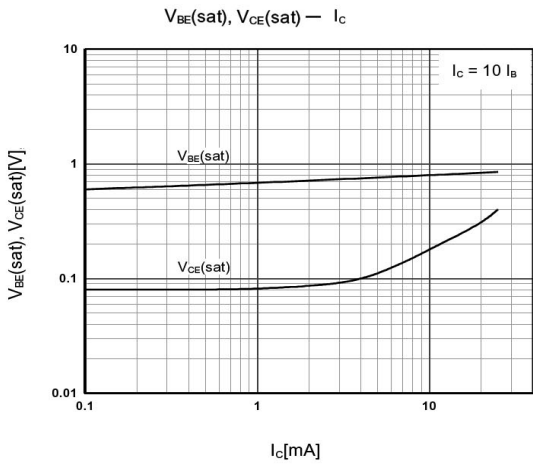
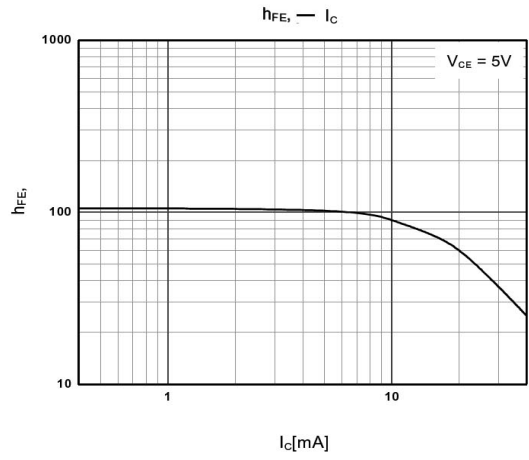
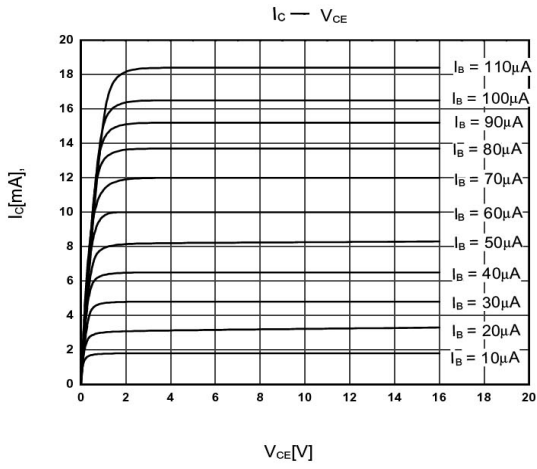
**极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	$V_{CBO}$	30	V
Collector to Emitter Voltage	$V_{CEO}$	20	V
Emitter to Base Voltage	$V_{EBO}$	4.0	V
Collector Current - Continuous	$I_C$	25	mA
Base Current - Continuous	$I_B$	5.0	mA
Collector Power Dissipation	$P_C$	400	mW
Junction Temperature	$T_j$	150	°C
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-55 ~ 150	°C

**电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	$V_{CBO}$	$I_C=0.1mA$ $I_E=0$	30			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	$V_{CEO}$	$I_C=1.0mA$ $I_B=0$	20			V
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$	$V_{CB}=30V$ $I_E=0$			0.1	μA
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$	$V_{EB}=3.0V$ $I_C=0$			0.1	μA
DC Current Gain	$h_{FE}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=1.0mA$	28		198	
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10mA$ $I_B=1.0mA$		0.1	0.3	V
Base to Emitter Voltage	$V_{BE}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=1.0mA$		0.72		V
Transition Frequency	$f_T$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=1.0mA$	400	620		MHz
Collector Output Capacitance	$C_{ob}$	$V_{CB}=10V$ $f=1.0MHz$		1.2	1.6	pF
Noise Figure	NF	$V_{CE}=5.0V$ $R_g=50\Omega$ $I_C=1.0mA$ $f=100MHz$		3.0	5.0	dB

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



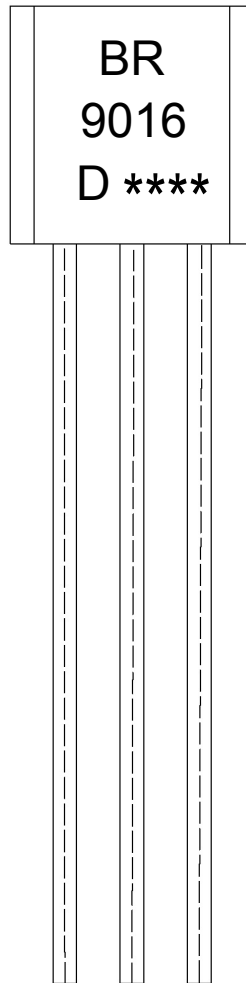
外形尺寸图 / Package Dimensions

TO-92

Unit: mm



## 印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR： 为公司代码

9016： 为型号代码

D： 为  $h_{FE}$  分档代码

\*\*\*\*： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

BR: Company Code.

9016: Product Type.

D:  $h_{FE}$  Classifications Symbol.

\*\*\*\*: Lot No. Code, code change with Lot No.

**波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)**



说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

**耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions**

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:270±5°C

Time:10±1 sec

**包装规格 / Packaging SPEC.**

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92	1,000	10	10,000	5	50,000	135×190	237×172×102	560×245×195
	1,000	10	10,000	10	100,000	135×190	237×172×102	560×245×375

编带包装 / AMMO

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)	
	Units/tape 只/纸带	Tape/Inner Box 纸带/盒	Rows/Inner Box 纸带层/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92	3,000	1	120	10	30,000	328×230×42	小箱 480×346×235, 大箱 547×407×268

**使用说明 / Notices**